科学研究費助成事業 研究成果報告書



平成 26 年 6 月 22 日現在

機関番号: 24506 研究種目:挑戦的萌芽研究 研究期間: 2012~2013

課題番号: 24656143

研究課題名(和文)極低温域を含む沸騰伝熱面温度と気液挙動の直接対比による三相界面熱伝達機構

研究課題名(英文)Boiling Heat Transfer at the Vicinity of 3-Phase Interface by Direct Comparison between Flow Behavior and Temperature Distribution on the Heated Surface

研究代表者

河南 治 (Kawanami, Osamu)

兵庫県立大学・工学(系)研究科(研究院)・准教授

研究者番号:20382260

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,100,000円、(間接経費) 930,000円

研究成果の概要(和文):高性能冷却技術の基幹課題である沸騰熱伝達に関して,赤外線カメラなどを用いた,様々な研究が行われてきている。本研究では,透明な感温塗料(TSP)を用いた沸騰伝熱面の2次元温度分布計測技術の開発を目的とし,沸騰伝熱実験を行った・試験部は,幅10mm,長さ35mm,高さ0.5mmの狭隘流路であり,加熱源には65 の水を用いた・TSPを塗布した伝熱面は,水と試験冷媒のFC-72の流路間に設置し,TSPが塗布されている伝熱面を鉛直下向きに設定した.実験結果より,沸騰気泡の通過に伴い伝熱面温度が上昇すること,気泡後縁外周部での温度低下と熱伝達の増大,気泡前縁内部での温度増加と熱伝達劣化を観測した.

研究成果の概要(英文): Boiling and Two-phase flow in microgap channel has been recently proposed for cooling the heat sources directly in application of thermal management for electronic devices. In this study, the boiling heat transfer and gas-liquid flow on the heated surface in microgap is investigated experiment ally by using Temperature-Sensitive Paint (TSP). Experiments are performed in a single rectangular channel having microgap of 10 mm width, 35 mm heated length and 0.5 mm height using FC-72. TSP coated on the heat ed wall is used to obtain the local temperatures and subsequently local heat transfer coefficients. Flow r ate of FC-72 is 200 mg/s and heated water at 339 K is used as a heat source for boiling of the test fluid. Observation of gas-liquid behavior and measurement of the temperature distributions on the heated surface could be achieved at the same time by TSP. As a result, the heat flux of the rear side of a boiling bubble e is 1.2-1.5 times higher than that of the front side of a bubble.

研究分野: 工学

科研費の分科・細目:機械工学・熱工学

キーワード:対流 沸騰熱伝達 感温塗料

1.研究開始当初の背景

省エネルギーや地球環境保全の観点から、 液体酸素や液体水素、液化天然ガスに代表さ れる極低温流体の効率的運用は燃料電池な どにおけるエネルギー変換損失の削減に直 接結びつく。また、これらの極低温流体は、 多くのロケットエンジン推進剤としても用 いられ、打ち上げ時から無重力の軌道上運用 に至るまで、極低温流体の熱管理技術は重要 な技術的課題である。極低温流体の熱管理技 術における多くの問題は、その低沸点のため に常に生じる沸騰・蒸発に起因するが、極低 温域では、IR カメラによる温度計測ができ ず、熱特性の把握に重要な沸騰伝熱面の2次 元温度分布計測は不可能である。さらに、電 子デバイス冷却用冷媒などの通常流体の沸 騰研究では、高空間分解能・高速度2次元温 度計測をIR カメラにて実現し、各沸騰にお ける単一気泡周りの熱移動解析などが国内 外の研究者らによって進められているが、IR カメラの特性として伝熱面上には不透明の 赤外線感受性層が必要となるため、固気液界 面位置など伝熱面上の気液挙動と伝熱面温 度分布を直接対比させた議論は不可能であ る。大きな熱移動を伴う伝熱面上の固気液相 界面の位置は、伝熱面温度分布に対して支配 的因子となるため、同時計測による直接対比 が熱伝達機構の解明に不可欠である。

そこで、伝熱面上に、良好な透明性があり、色素を選択することで通常温度域から極低温域まで幅広い温度範囲が計測可能な感温塗料(TSP)薄膜を形成することで、IRカメラでは不可能な伝熱面上の気液挙動と伝熱面温度分布を直接対比させること、さらに、極低温流体沸騰伝熱への適用が可能となると考え、本提案に至った。

2.研究の目的

沸騰伝熱では熱特性と気液挙動の明確な 対比, すなわち, 同時刻・同位置での情報 が重要である.現在,温度計測において主流 である赤外線カメラでの計測は,高時間分解 能,高空間分解能を有している.しかし,赤 外線カメラで温度測定を行うには,赤外線を 透過させるために不透明な赤外線感受層が 計測面に必要であり,同時・同方向からの気 液挙動観測と温度計測が困難である. そのた め,沸騰現象解明の重要な情報である伝熱面 上の固気液三相界面位置と伝熱面温度分布 の明確な対比は行われていない. そこで,本 研究では,新たな温度計測技術として,感温 塗料(Temperature Sensitive Paint , TSP) に 注目した. 航空機の風洞実験で使用されてい る,光学的2次元温度分布計測法の感温塗料 は,センサ膜の透明度が高く,温度域に対応 した色素を選択することで通常温度域から

極低温域まで幅広い温度範囲で精度の高い 温度分布計測が可能である.赤外線カメラで の温度計測の原理としては,観測物体からの 赤外線放射を観測し,温度変換を行っている. そのため,液体酸素や液体窒素などの極低温 流体の作動温度領域である極低温域では,赤 外線カメラを用いて温度計測を行うことが できない.しかし,感温塗料では,塗料の構 成物質の発光色素を変更することで極低温 領域でも温度計測が可能であるため, 有効な 温度計測技術となると言える.TSP の沸騰現 象への適応事例というものがほとんどない が,TSP の幅広い温度域での計測が可能であ ること,高い透明性を有することから,今後 通常流体での固気液界面位置と伝熱面温度 分布の直接対比や,極低温流体での沸騰現象 の2 次元温度分布の取得などが可能である と考えられる.そこで本研究では,感温塗料 (Temperature Sensitive Paint, TSP) を用 いた沸騰伝熱面の温度計測と気液挙動の同 時・同方向からの計測,または観測を行い, 伝熱面上の固気液三相界面位置と伝熱面温 度分布の直接対比を行うことを目指した.本 研究では,感温塗料(TSP) による沸騰伝熱面 の2 次元温度計測について,実験的に試み, さらに気液挙動との関連について調べた.

3.研究の方法

伝熱面上で発生する気泡挙動と伝熱面温度分布の対比による伝熱特性の解明を行うにあたり,図1、2に示す実験ループと沸騰伝熱面を有する試験部を作成した。

図1に示す実験装置は大きく分けて加熱 流体であるWater ループと試料流体である FC72 ループの二つのループから成る.テス トセクション内流れ方向が並流となるよう に流動させる. 試料流体はテストセクション 流入口前に設置した予熱器によって,任意の 入口サブク-ル度に設定した.加熱水は恒温 槽によって加熱させた,加熱水の出入り口温 度差を0.5 以下になるような流量に設定し た.また,テストセクション前後での水,FC72 の各々の温度差を測定可能にするために,テ ストセクション前後に熱電対を設置した.水 を加熱源とするため, 伝熱面における温度計 測,気液挙動観測を行う試料流体は,沸点を 以下であり、比較的熱的に安定した FC-72 流体を用いた.本研究では,沸点が と比較的低沸点を有し,熱的,化学的 に安定しているFC72(フッ素系不活性液)を 試料流体として採用した.

TSP の発光と気液挙動を同時・同方向から 観測するのにCCD カメラを使用した.本研究 では,ステレオビューアを使用しCCD カメラ 一台でTSPの発光と気液挙動を観測する.

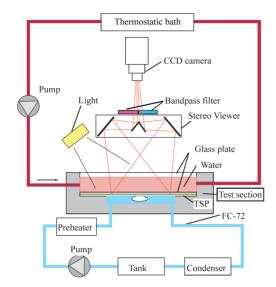


図1. 実験ループ概要

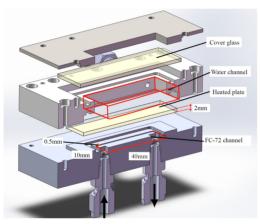


図2. 試験部詳細

テストセクションの詳細は図2に示す.本 実験では, 伝熱面での固気液界面と温度分布 の明確な比較を行うために, 伝熱面の気液挙 動と温度分布の観測方向は,伝熱面加熱面側 から同時方向から観測,または測定を実施す る.そのため,加熱源と伝熱面の可視光の透 過が可能な材質である必要がある.同時に, TSP に照射する励起光(310 nm~390 nm), TSP の発する光(波長610 ± 40 nm) を透過しな ければならない.この2条件を満たいしてい る石英ガラス平板を伝熱面として採用した. テストセクションは大きく分けると5 つの 部品から構成されている . Fig3.1 にあるよ うに,テストセクション低部が試料流体用流 路である.固気液三相界面位置の熱特性が顕 著になると考えられる微細流路(マイクロチ ャンネル)条件での実験を行うために,流路 高さ0.5 mm ,幅10mmの矩形流路のマイクロギ ャップとし,加熱長さ40 mmの試験部とした.

4. 研究成果

始めに、TSPの発光強度と温度の関係を検定 実験にて事前に検証した。検定実験では、TSP

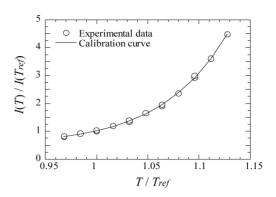


図 3. TSP の発光強度と温度の検定実験結果

をペルチェ素子の上に設置し LED 光源から 励起光を照射し,発光させた.ペルチェコントローラーにより温度を変化させ,TSP の発光をCMOS カメラで撮影した後,コンピュータにより処理した.CMOS カメラには610 ± 40nm の波長以外を除去するバンドパスフィルターを用いて,必要な波長だけをカメラへ取り込み,励起光や照明などから照射される熱線(赤外線)の影響を除くため熱線吸収フィルターを用いてこの熱線を取り除いたうえ、TSP の圧力感度実験も検定実験と同時に行った.結果を図3に示す。本検定結果は

$$\frac{I(T)}{I(T_{ref})} = C_1 \left(\frac{T}{T_{ref}}\right)^n + C_2$$

の式にまとめる事ができ、本式によって伝 熱面温度の算出を行う。

図1、2に示された装置を用いて得られた 気泡流域における伝熱面中央での温度の時間変化と、流体挙動画像から摘出した、同箇所の輝度の時間変化を図4に示す。輝度変化のピークは、気泡が観測点を通過した事を示しており、気泡下部で温度が上昇することがわかる。これは、気泡が伝熱面と接触する事で液相時に比べて熱伝達が劣化し、伝熱面温度が上昇する事を示している。

つぎに、伝熱面における気液挙動とそれに 対応した伝熱面温度分布、さらに、温度分布 から3次元熱伝導解析によって算出した熱

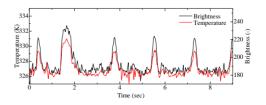


図4. 伝熱面中央における伝熱面温度と輝度の時間履歴(質量流量: 200 mg/s, 入口サブクール度: 13.9 K, ループ圧力: 101.3 kPa, 加熱水温度: 339 K).

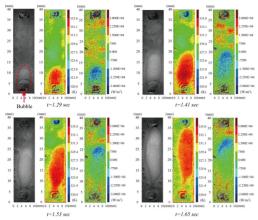


図5. 伝熱面での流体挙動、温度分布、熱流束分布 (質量流量: 200 mg/s, 入口サブクール度: 13.9 K, ループ圧力: 101.3 kPa, 加熱水温度: 339 K).

流束分布を図5にしめす。気泡挙動に従って、 気泡部の高温部が移動していくのがTSPによって観測できる。さらに、気泡後縁部では、 熱流束が高い箇所が見られ、本実験条件では、 気泡後縁部には薄液膜の存在により、熱伝達 が増大することがわかる。

以上、感温塗料(TSP)を用いた沸騰伝熱面の温度分布計測を初めて試み、気泡挙動と一致した伝熱面温度の検出と、それを用いた3次元熱伝導計算による熱流束・熱伝達特性の算出に成功した。

5. 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計1件)

Osamu Kawamami, Yu Matsuda, Yasuhiro Egami, Itsuro Honda, Hiroki Yamaguchi, Tomohide Niimi, Experimental Investigations of Flow Boiling Heat Transfer and Flow Behaviors in Microgap Channel, *Proc. the 15th Int. Heat Trans. Conf.*, 查読有, Paper No. IHTC15-9930 (Accepted).

[学会発表](計4件)

Takahiro Tamakoshi, <u>Yu Matsuda</u>, <u>Osamu Kawanami</u>, <u>Yasuhiro Egami</u>, Tetsuya Tao, Hiroki Yamaguchi, Itsuro Honda, Tomohide Niimi, Simultaneous measurement of temperature distribution and bubble behavior in surface boiling using TSP and stereo-viewer, *Proc. 16th Int. Sympo. Flow Visualization*, 查読有, (Accepted).

Tetsuya Tao, <u>Osamu Kawanami, Yu Matsuda,</u> Takehiro Tamakoshi, <u>Yasuhiro Egami</u>, Itsuro Honda, Hiroki Yamaguchi, Tomohide Niimi, Development of Two-demensional Temperature Distribution Measurement of Surface Boiling Heat Transfer using a Temperature-Sensitive Paint, *The* 24th

International Symposium on Transport Phenomena (1-5 November, 2013, Yamaguchi, Japan) 査読無し.

Osamu Kawanami, Technical Development on Temperature Measurement of Heated Surface and Observation of Gas-liquid Behavior for Boiling Research (Keynote lecture), 7th International Symposium on TWO-PHASE SYSTEMS FOR GROUND AND SPACE APPLICATIONS (17-21 September, 2012, Beijing, China) 査読無し. 田尾哲也,河南治,松田佑,江上泰広,本田逸郎,山口浩樹,新美智秀,感温塗料を用いた沸騰伝熱面の2次元温度分布計測,可視化情報全国講演会, Paper No. B211 (2012年10月4-5日,姫路) 査読無し.

6.研究組織

(1)研究代表者

河南 治 (KAWANAMI, Osamu) 兵庫県立大学・大学院工学研究科・准教授

研究者番号:20382260

(2)研究分担者

松田 佑 (MATSUDA, Yu)

名古屋大学・大学院工学研究科・助教

研究者番号: 20402513

江上 泰広(EGAMI, Yasuhiro) 愛知工業大学・工学部・教授 研究者番号: 80292283